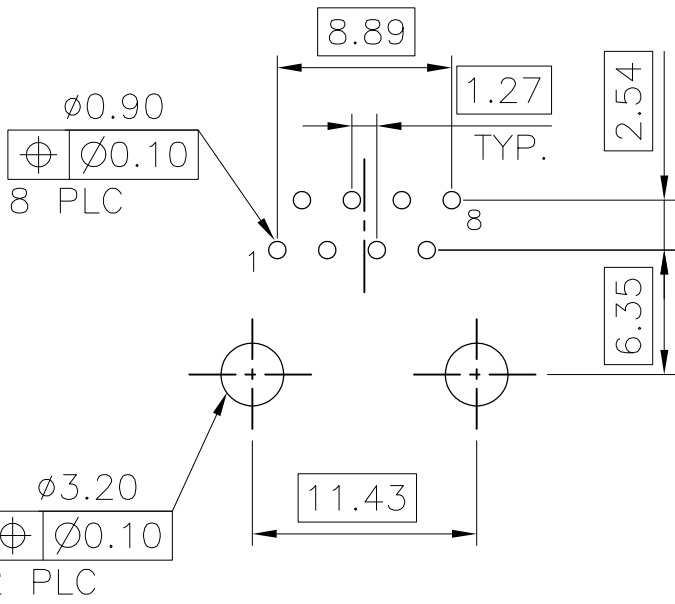
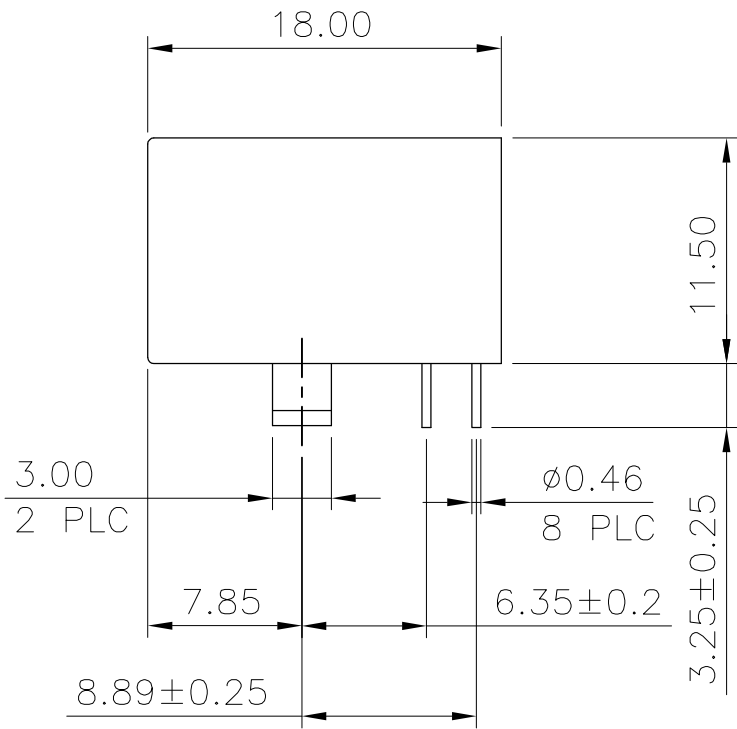
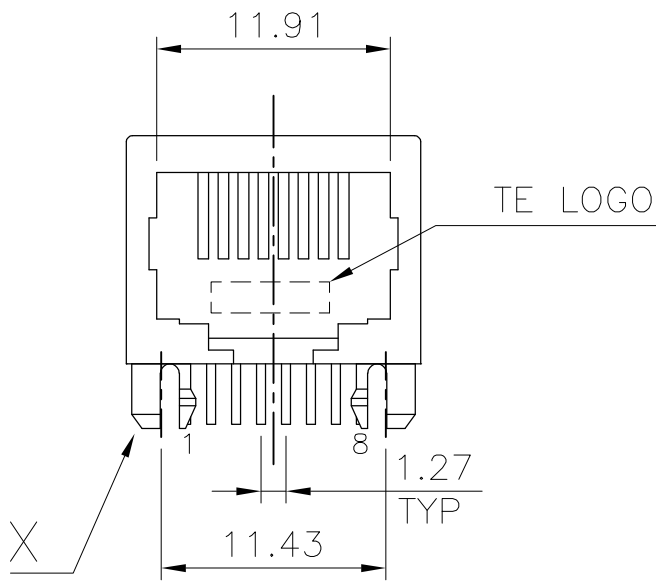


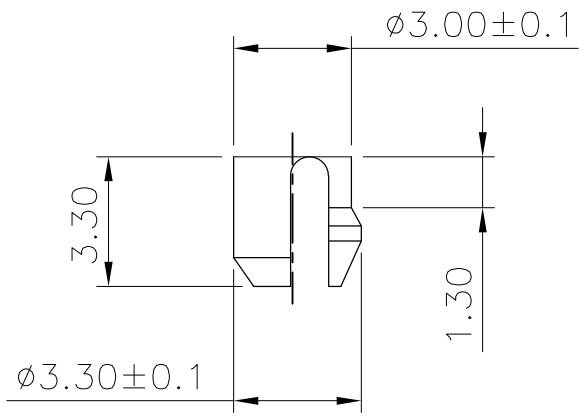
2		1					
LOC	DIST	REVISIONS					
DW	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C	REVISED (ECR-09-006150)	17MAR09	SC	WK
			C1	REVISED PER ECO-09-024927	07NOV09	KK	AEG



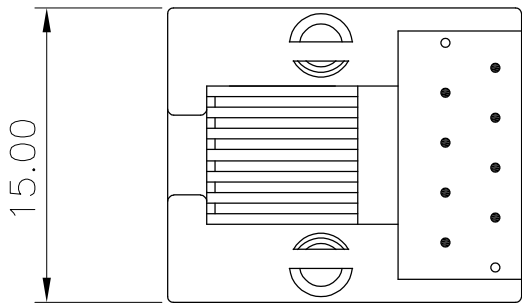
RECOMMENDED PCB LAYOUT (THICKNESS: 1.6mm)
DIMENSION TOLERANCE: (1 PLC: ±0.1 2PLC: ±0.05)

NOTE:

- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0, COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.46mm.
- FINISH:
CONTACT: GOLD PLATED (SEE TABLE) OVER 50u" MIN.
NICKEL UNDERPLATED ALL OVER.
- NET WIGHT: 3g.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

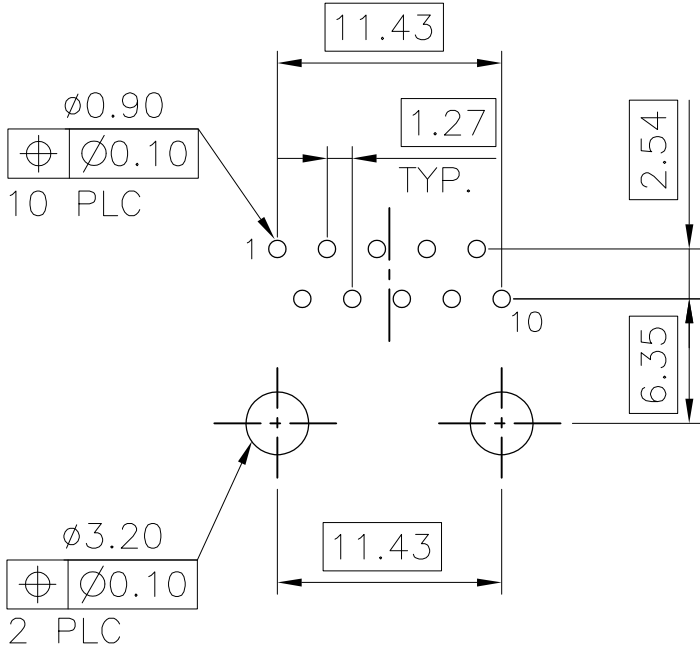
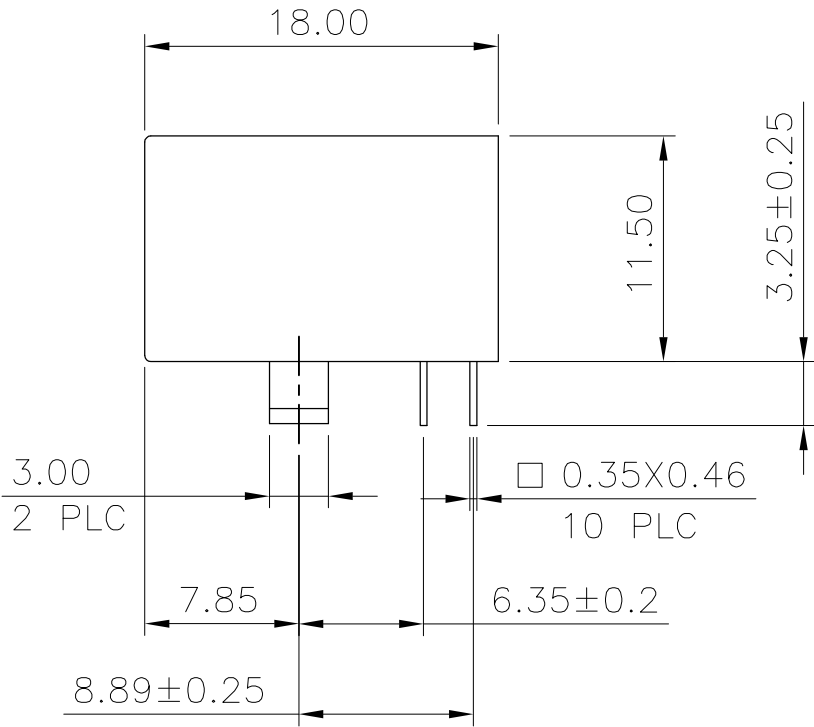
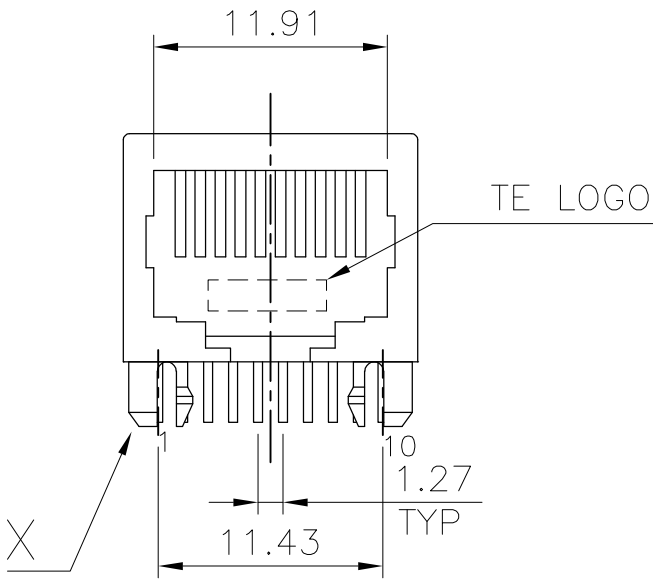


DETAIL X



△ OBSOLETE	10P8C	50μ"	1470648-4
		30μ"	1470648-3
		15μ"	1470648-2
		6μ"	1470648-1
	RJ45	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. CHIEN 17MAR2009	Tyco Electronics Corporation Taipei, Taiwan			
		CHK S. CHIEN 17MAR2009				
		APVD W. KODAMA 17MAR2009	NAME MODULAR JACK, RJ45, LOW PROFILE, SIDE ENTRY.			
		PRODUCT SPEC 108-57253				
		QUALIFICATION TEST REPORT 501-57375	SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1470648
		WEIGHT - GRAMS				
		CUSTOMER DRAWING	SCALE -		SHEET 1 OF 3	REV C1

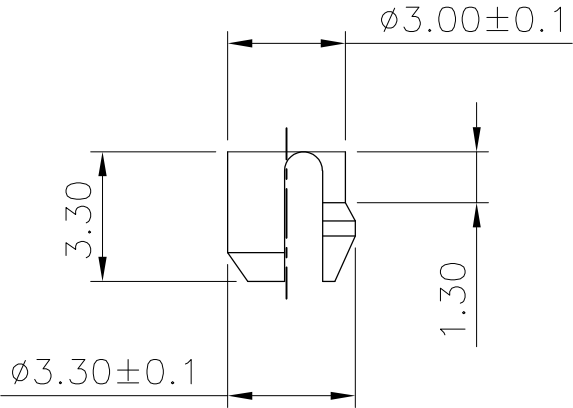


RECOMMENDED PCB LAYOUT (THICKNESS: 1.6mm)

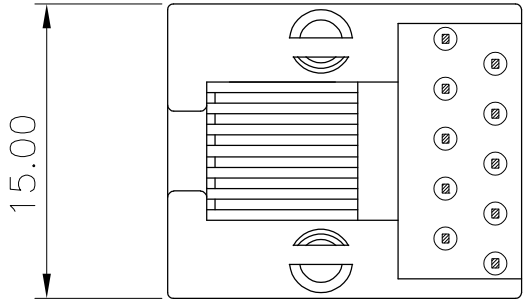
DIMENSION TOLERANCE: (1 PLC: ±0.1 2PLC: ±0.05)

NOTE:

- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0, COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.35mm.
- FINISH:
CONTACT: GOLD PLATED (SEE TABLE) IN CONTACT AREA,
100u" MIN. TIN-LEAD ON SOLDER TAILS.
50u" MIN. NICKEL UNDER PLATED ALL OVER.
- NET WIGHT: 3g.



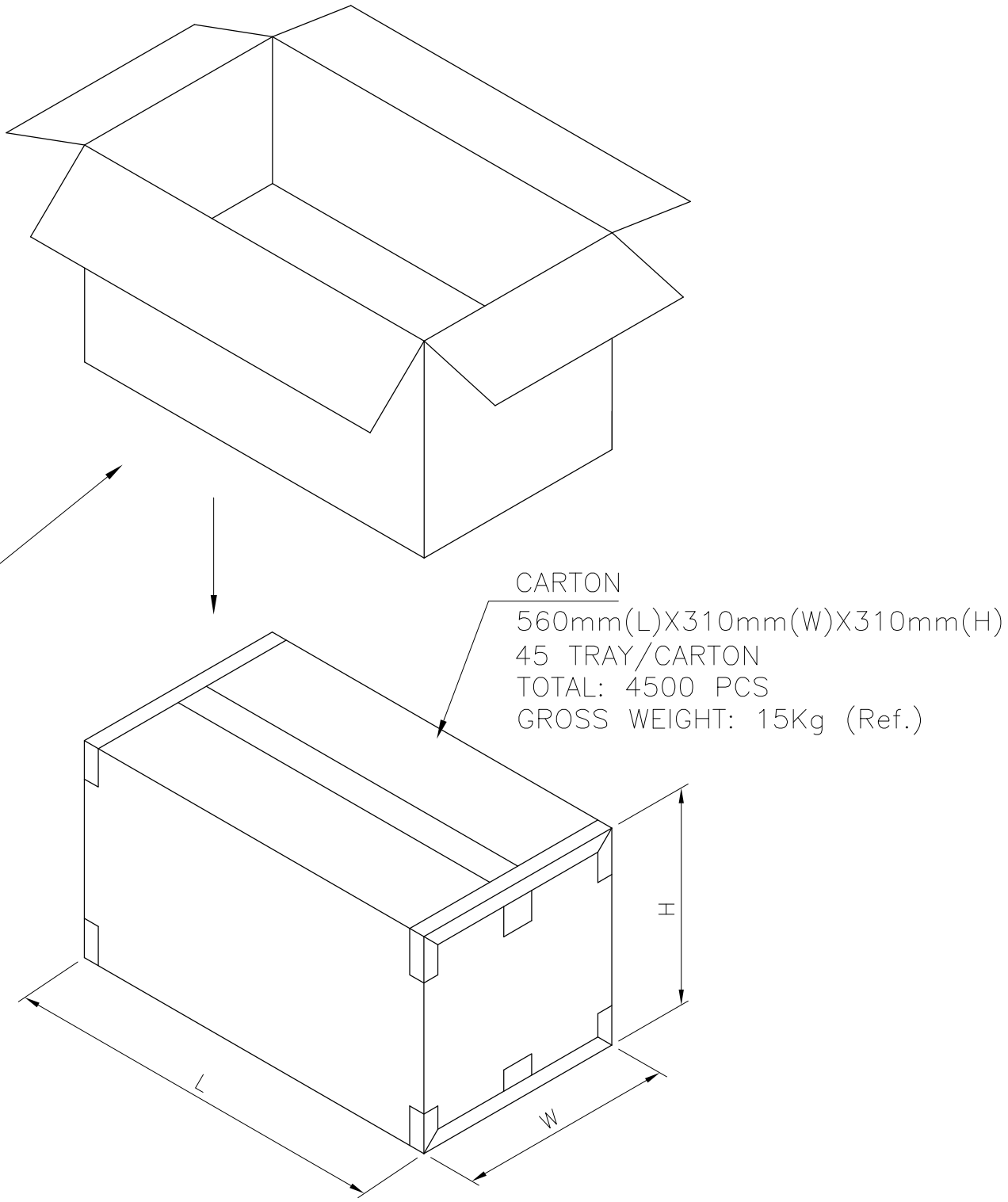
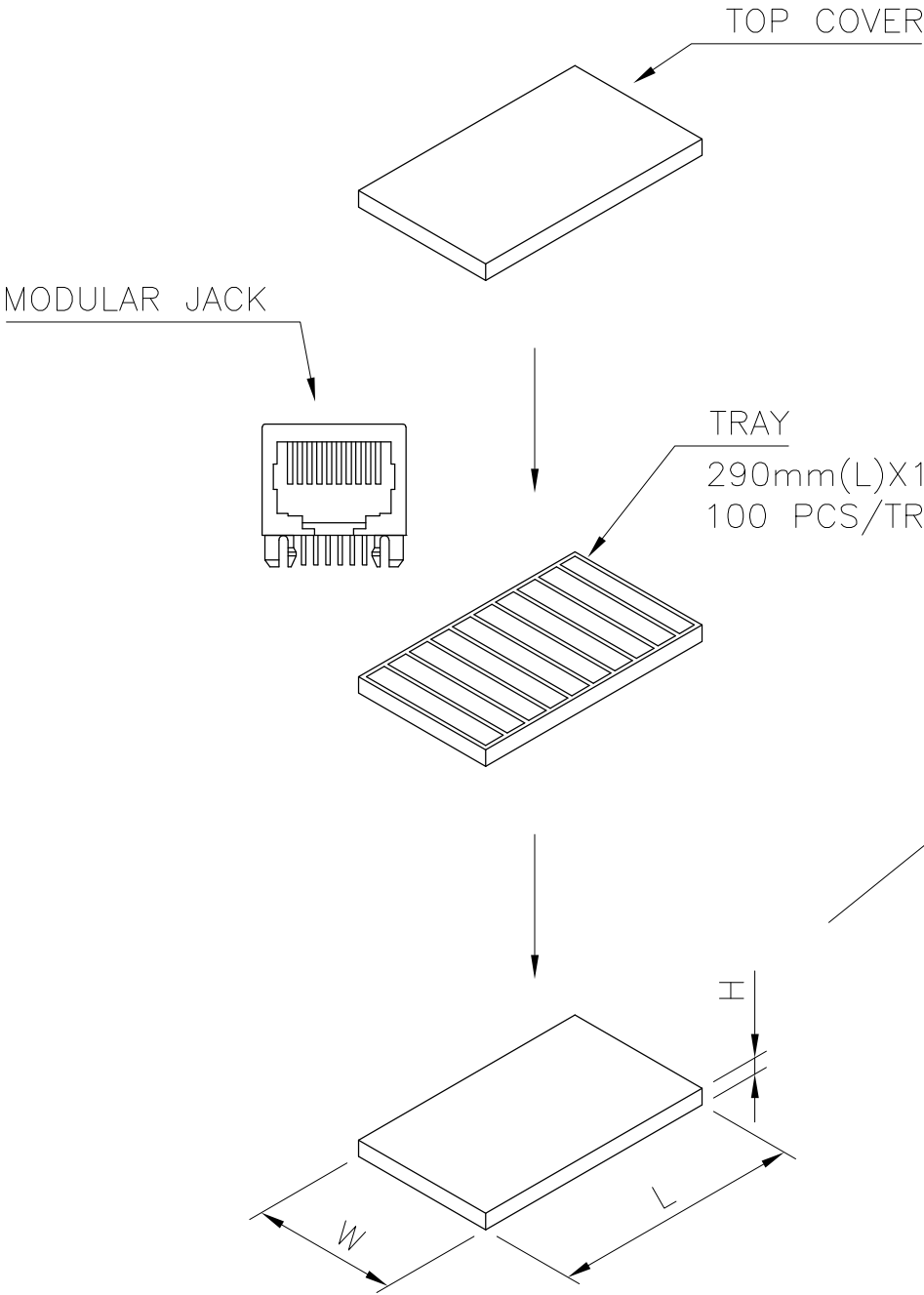
DETAIL X



OBSOLETE	10P10C	50μ"	1-1470648-4
		30μ"	1-1470648-3
		15μ"	1-1470648-2
		6μ"	1-1470648-1
	RJ45	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	Tyco Electronics Corporation Taipei, Taiwan			
		CHK				
		APVD	NAME			
DIMENSIONS: MM		PRODUCT SPEC	MODULAR JACK, RJ45, LOW PROFILE, SIDE ENTRY.			
		APPLICATION SPEC				
		WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
			A3	00779	C=1470648	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET	REV
					2 OF 3	C1

LOC	DIST	REVISIONS				
DW		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
				SEE SHEET 1.		



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	Tyco Electronics Corporation Taipei, Taiwan			
		CHK				
		APVD	NAME			
		PRODUCT SPEC	MODULAR JACK, RJ45, LOW PROFILE, SIDE ENTRY.			
		APPLICATION SPEC				
		WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
			A3	00779	C=1470648	
CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET		REV	
			3 OF 3		C1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9